

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

公告编号：临 2021-060

环旭电子股份有限公司关于全资子公司越南厂正式投产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年7月29日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIỆT NAM（以下简称“越南厂”）可穿戴设备生产项目正式投产。

越南厂成立于2020年6月18日，位于越南海防市海安区 Dinh Vu，基地总面积达65,000平方米。根据规划，可穿戴设备生产项目总投资金额为2亿美元，分成两期建设，其中一期主厂房占地面积约18,000平方米，建筑使用面积约54,000平方米，于2021年7月顺利完成可穿戴产品的系统级芯片模组的生产认证，正式投入使用。

越南厂近期将主要以穿戴电子产品的系统级芯片模组制造为主，未来公司也将根据客户需求，发挥竞争优势，增加EMS/ODM/JDM相关产品的生产制造业务。该项目的投产将完善全球布局，扩大公司经营和生产规模，进一步增强公司综合竞争力，对公司的长期发展起到积极作用。

根据规划，预计2022年越南厂将达产。由于项目的产能释放需要一个过程，产品销售及业绩实现情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

环旭电子股份有限公司

2021年7月31日